## Friendship through Radio

# 175WX - GIANCARLO MODA

# YAESU FTDX9000



## PROPOSTA DI MODIFICHE

1<sup>st</sup> MIXER DIPLEXER

2<sup>ND</sup> MIXER

2<sup>nd</sup> IF AMPLIFIER

2<sup>nd</sup> IF ROOFING FILTER & SWITCHING

Copyright by Giancarlo Moda - I75WX latest Revision 7-2011

i7 swx@ yahoo.com http://www.qsl.net/i7 swx

#### YAESU - FTDX9000 \* PROPOSTA DI MODIFICHE

Giancarlo Moda - I7SWX

Le seguenti informazioni sono relative ai possibili miglioramenti di funzionalità del Transceiver YAESU FTDX9000. Le parti interessate sono nel Ricevitore (RX1): 1<sup>ST</sup> Mixer Diplexer, 2<sup>ND</sup> Mixer, 2nd IF roofing filters switch an IF gain distribution. Gli schemi elettrici riportati sono "suggeriti" ma non sono stati collaudati sul FTDX9000, ma lo sono stati su altri apparati in configurazioni simili, quali gli FT1000MP e Field. La chiave delle modifiche e' l'H-Mode Mixer nella configurazione I7SWX 2T FSA3157 e l'amplificatore a doppio JFET per la ridistribuzione dei guadagni.

Prima di apportare le modifiche, e' consigliato effettuare delle misure sul ricevitore, in modo da comparare i risultati, ad ogni modifica, con quelli della configurazione originale, quali IMD, Dynamic Range ed IP3, Noise dell'apparato e qualunque altra importante caratteristica.

E' importante anche confrontare la sensibilità del ricevitore tra l'originale e la configurazione modificata, ad ogni variazione circuitale. Gli amplificatori post-mixer, formati dai mixer originali, presentano, all'incirca, un guadagno almeno uguale al guadagno di conversione come mixer. La sensibilità generale di RX1 migliora a riduzione del rumore; eventuali piccole differenze in meno o più non riducono la funzionalità dell'apparato in quanto, questa, è stata migliorata da un aumento della risposta IMD.

Queste modifiche sono proprietà intellettuale di Giancarlo Moda, I7SWX, e sono autorizzate all'uso personale dei radioamatori.

Desidero ringraziare, prima di tutto, l'amico Giuseppe La Parola, IT9BLB, per essersi sacrificato come volontario ad alto rischio ed essere stato molti mesi senza il suo fido FT1000MP onde permettermi la sperimentazione di modifiche su tale apparato. Filippo Petagna, IC8POF, per aver rischiato le modifiche senza strumentazione ed aver fornito alcune foto. Non ultimo, l'amico Nicola Milillo, IZ7ANL, per aver contribuito alla sperimentazione di molte modifiche ed aver effettuato le misure e comparazioni applicate al suo ICOM IC775 e ad altri recenti apparati ICOM, i cui benefici sono riflessi anche su modifiche di altre apparecchiature commerciali; inoltre, l'idea di sperimentare, su tale apparato, il BandScope o Ricevitore Panoramico, che puo' essere adattato ad altri apparati.

Giancarlo Moda, I7SWX, Via Azzone Mariano 24 70010 CASAMASSIMA BA Italy

#### i7swx@yahoo.com

26 October 2004  $\times$  FT1000MP

Revisioni: Ago e Nov - 2008, 2-2009, 12-2010

Ultima Rev: 07-2011

#### **Premessa**

L'autocostruzione è sempre più rara ma fortunatamente ancora qualcuno si cimenta, e proprio questi singoli o gruppi di lavoro riescono a realizzare apparati molto performanti che rispondono alle reali esigenze dei radioamatori, semplici e efficienti offrendo performances nettamente superiori ad apparati commerciali. Purtroppo per diverse ragioni, la maggior parte di noi acquista un "black box" piuttosto che costruirsene uno da un valido progetto.

I costruttori sono purtroppo legati alle regole del mercato, quindi soluzioni architettoniche semplici che richiedano poca ricerca per abbattere il prezzo.

In questa ottica per esempio, l'avvento del DSP ha permesso una semplificazione circuitale a discapito del numero di conversioni e bontà del Front End, relegando a questo stadio di conversione analogico-digitale il compito di sopperire a tante funzioni svolte da molteplici componenti che venivano usati in passato. Questi ricetrasmettitori sono cresciuti nei gadget ma nella sostanza poco. Ancora oggi Radio della classe FT1000D, IC781, TS950 e i loro derivati hanno delle ottime prestazioni se paragonate con apparati di nuova generazione dai costi talvolta proibitivi. Quanto si paga non è sempre commisurato alle loro prestazioni esempi sono radio di classe superiore, IC7800 o FT9000, le loro prestazioni sono comparabili a radio di classe più bassa.

Da qui l'idea di modificare i vecchi ricetrasmettitori introducendo componenti e ritrovati moderni per ottenere quelle extra funzionalità che sono importanti per i radioamatori, in particolare: resistenza alle intermodulazioni, basso rumore, gamma dinamica elevata, sensibilità.

#### Introduzione

Il presente documento riporta una serie di modifiche e di sperimentazioni che si possono effettuare sullo YAESU FTDX9000. Una parte di esse sono state praticamente messe in atto dopo lunga sperimentazione, altre sono dei "suggerimenti" per riscontrare se e quali benefici addizionali possono essere ottenuti.

I contenuti riportati in questo manuale potrebbero essere applicati anche su altri ricetrasmettitori YAESU con le dovute modifiche, per gli altri marchi le implementazioni non cambiano nella sostanza, bisognerà solo studiare gli schemi dei vari RTX per capire dove applicarle.

#### Le Modifiche

L'applicazione delle modifiche al FTDX9000 necessita di una giusta attenzione in quanto gli spazi non sono ampi e l'uso di un assemblaggio con componenti SMD riduce spazio operativo per il saldatore. Le modifiche richiedono una base di conoscenza tecnica e di assemblaggio.

- 1. Sostituzione del 2º mixer, questo stadio è critico perché gestisce già segnali amplificati d'interesse e di disturbo per cui può creare intermodulazione. Questa operazione richiede la ridistribuzione del guadagno con l'aggiunta di un amplificatore IF nella seconda IF.
- 2. Aggiunta del diplexer quale terminazione del 1st Mixer.
- 3. Riduzione dell'intermodulazione e maggiore selettività sostituendo il roofing filter della seconda IF, originalmente da 15 KHz con un filtro a quarzi più stretto, in particolare da 2,8 KHz. Media difficoltà;

#### **PERFORMANCE**

Le modifiche suggerite per il FTDX9000 sono da sperimentare, come esempio sono simili a quelle effettuate sul FT1000MP di IT9BLB, nel 2005, sono un po' diverse da quelle suggerite nel presente documento, e di IC8POF su FT1000 Field nel 2010 . L'H-Mode Mixer utilizzato e' un FST3125 mentre l'attuale progetto impiega il FSA3157, selezionato nel progetto di front-end ad elevata performance di PA3AKE, l'amplificatore IF e', anch'esso, diverso; comunque le funzionalita' sono simili. Il progetto e' simile, con la differenza che nella versione BLB il primo mixer era terminato in un amplificatore buffer a 0dB di guadagno e la presente versione impiega un diplexer passivo. A causa di queste differenze non ha molta ragione il riportare delle misure che non sono rappresentative delle presenti modifiche. Per dare, pero', un'idea su alcuni benefici ottenuti nella versione BLB, riporto una tabella sui valori di IP3 calcolati a seguito di misure effettuate a suo tempo. La differenza dei valori low e high e' dovuta a diversi fattori tra i quali differenze di selettivita' dei vari filtri passa banda.

Come e' rilevabile dalla tabella, i risultati tra l'apparato modificato, senza e con il roofing filter nella posizione consigliata da INRAD, sono simili per spaziature larghe dei toni, dove si ha l'effetto del roofing filter originale ICOM. A spaziature strette si vede la differenza dovuta alla modifica del 2nd mixer ed alla ridistribuzione dei guadagno (IF amp inserito tra 2nd IF roofing filter e banco dei filtri a quarzo). Miglioramenti si sono avuti sia nel MDS e nel rumore dell'apparato. Per le misure ad 1kHz probabilmente il peggioramento e' dovuto al terzo mixer od agli stadi successivi.

#### RX IP3 FT1000MP Generatori di toni 2x HP8640B

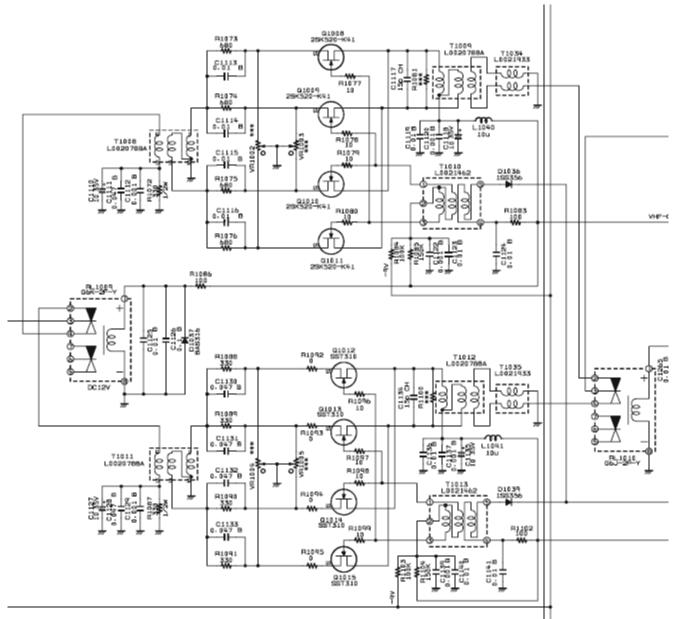
Tones [dBm]	-10	S9 [dBm]	-76	Gamma 10 MHz			Misure prima delle modifiche
X	senz Inra	nd Roof flt		con Inrad	Roof flt		con Inrad Roof flt
Spacing kHz	IP3 low	IP3high		IP3 low	IP3high		IP3 low
20	23.75	23		23.25	22.5		23
10	20	13.25		18.75	12		18
5	8	6.5		15	10.5		-19
1	-20.5	-25		-19.5	-21		??
	MDS [dBm]	-123 -129	2.4kHz 500Hz	MDS [dBm]	-124 -129	2.4kHz 500Hz	
	Audio Nois	e Max Volume o	on 8ohm	Audio Noise N	Max Volume on 8	9ohm	
		12mVrms	@ 2.4kHz		12mVrms	@ 2.4kHz	
					1.5mVrms	@ 500 Hz	
				Misure pr	ima delle mo	odifiche	
				Audio Noise	60mVrms		
				MDS [dBm]	-126	500 Hz	

?? = ci sono state difficolta' di misura probabilmente a causa del rumore di fase (phase noise) del PLL. L'amico Giuseppe, IT9BLB, doveva mettere a disposizione di un noto OM, specialista in misure, l'apparato modificato, le mie misure erano di parte,... ma l'occasione e' mancata... non puo' stare senza ... hi

Mi auguro di ricevere misure relative alle modifiche, oggetto di questo progetto, ed ai risultati da qualcuno dei volontari smanettatori di FT1000MP.

#### 1st MIXER

Il primo mixer utilizzato nei FTDX9000 e' alquanto valido per i FTDX9000. Anche se possibile, non e' prioritaria la sostituzione di questo stadio con un H-Mode Mixer in quanto i problemi di intermodulazione sono maggiori negli stadi successivi.

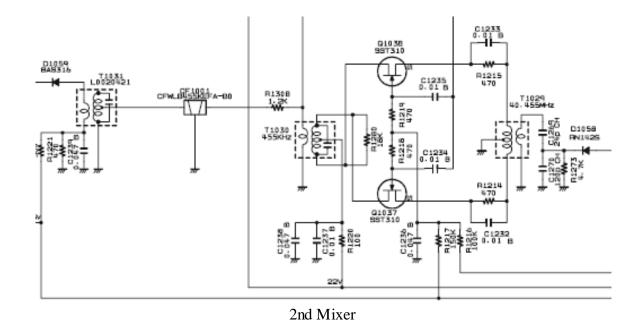


1st Mixer Main FTDX9000

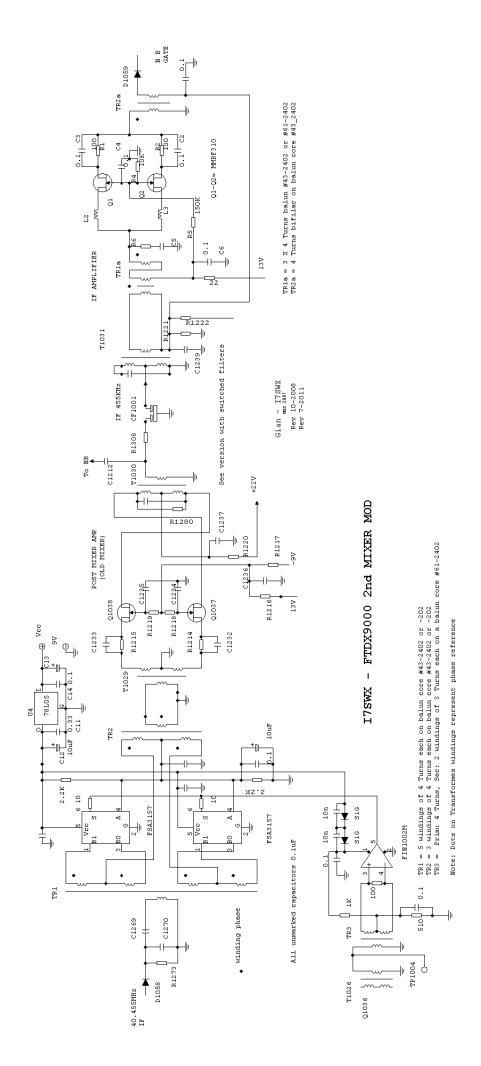
Il suggerimento e' quello di iniziare con l'aggiornamento del secondo mixer che e' lo stadio piu' critico, ricevendo segnali gia' amplificati dopo la prima conversione.

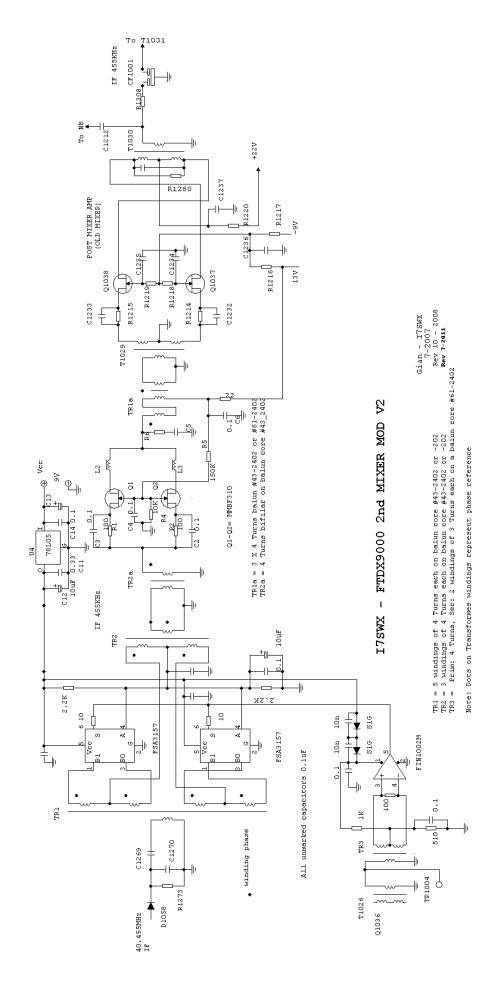
## 2<sup>ND</sup> MIXER REPLACEMENT

La modifica del secondo mixer e' mostrata in Figura 1. Come gia' premesso, questo e' lo stadio piu' critico perché gestisce già segnali amplificati, d'interesse e di disturbo, per cui può creare intermodulazione. Questa operazione richiede la ridistribuzione del guadagno con l'aggiunta di un amplificatore IF nella seconda IF.



La versione di H-Mode Mixer utilizza il recente switch analogico FSA3157 rispetto al classico FST3125. E' importante tenere presente che si ha una inversione delle fasi dei secondari collegati ad U2 rispetto ad U1. Lo squadratore e' il veloce LVDS receiver FIN1002 e ne risulta semplificato. L'amplificatore post-mixer e' il mixer originale modificato quale amplificatore.





#### AGGIUNTA DI UN AMPLIFICATORE IF ADDIZIONALE

Onde recuperare la perdita di guadagno dello stadio attivo del secondo mixer, quando sostituito dall'H-Mode, e ridistribuire il guadagno, un amplificatore viene inserito tra il roofing filter ed il terzo mixer sulla seconda IF. Qualora la riduzione di ca 5dB di , dopo il 2nd mixer, crei dei problemi alla IF del Noise Blanker, allora l'amplificatore IF deve essere riposizionato tra l'H-Moder Mixer ed il vecchio mixer convertito in post mixer amplifier.

Il guadagno dell'amplificatore RF-IF e' di 7 o 8dB. Per ridurre tale guadagno e' necessario aggiungere R12 e C10, come riportato nella Tabella.

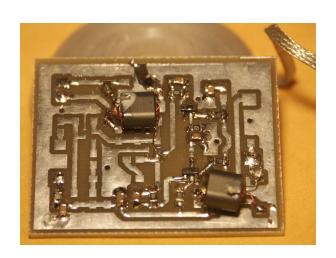
Table - Tabella

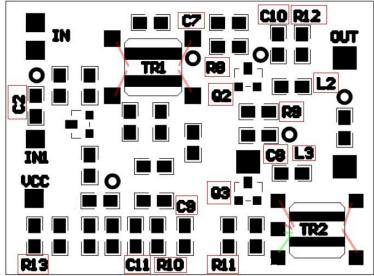
R12	Riduzione Guadagno dB	Guadagno Finale dB
No	0	7-8
2.2k	-1	6-7
1k	-2	5-6
820	-3	4-5
470	-5	2-3
220	= Guad amp	0-1

Riduzione Guadagno dell'Amplificatore R12 Set Amplifier Gain

Figura 2 - L'amplificatore e' aggiunto per compensare la perdita d'inserzione dell'H-Mode Mixer verso il mixer originale vedi le varie versioni FT1000

Amplificatore - Vista Posizionamento componenti sul PCB

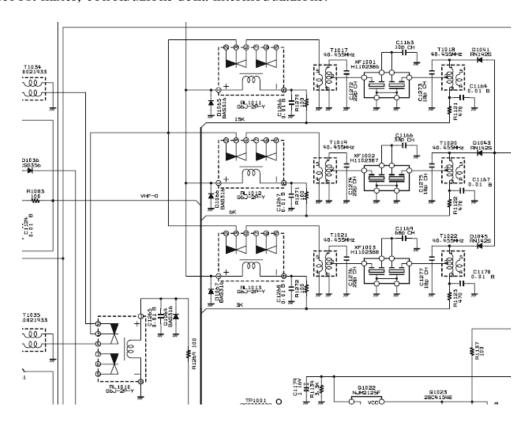




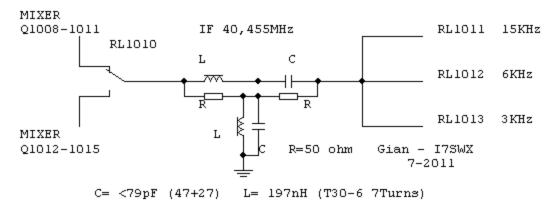
Onde facilitare il posizionamento dei componenti e l'assemblaggio del PCB e' riportato lo schema dell' *Universal Amplifier*. La configurazione del buffer d'ingresso, come per il mixer, e' da utilizzare in caso di inserimento in circuiti ad alta impedenza o non misurabile, puo' risultare alquanto confusa ma e' comoda per adattamento a differenti apparati.

#### 1st MIXER DIPLEXER

Nella configurazione originale del FTDX9000, come nello schema, il 1st mixer e' seguito dai roofing filter a 40.455MHz, XF1001, XF1002 e XF1003, questo non termina propriamente il mixer, presentando un carico molto variabile e di conseguenza una funzionalita' ridotta. Per migliorare questa condizione e' importante aggiungere un idoneo diplexer per presentare una piu' idonea terminazione, che di conseguenza migliora la performance del 1st mixer, con riduzione della intermodulazione.



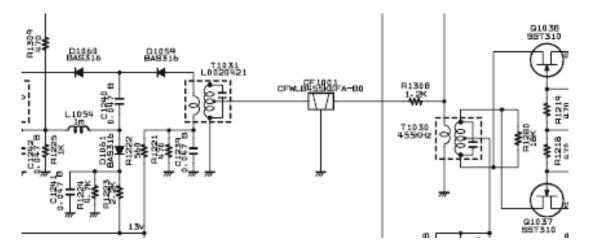
I7SWX - FTDX9000 1ST MIXER DIPLEXER



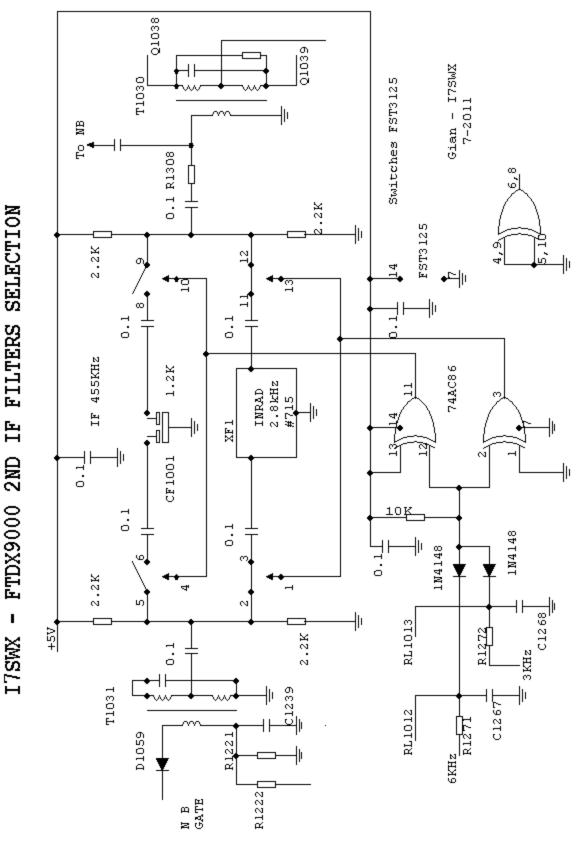
Il diplexer viene inserito tra il centrale del Rele' 1010 e la connessione dei rele' RL1011, 1012, 1013

#### MODIFICA ROOFING FILTER DELLA 2ND IF

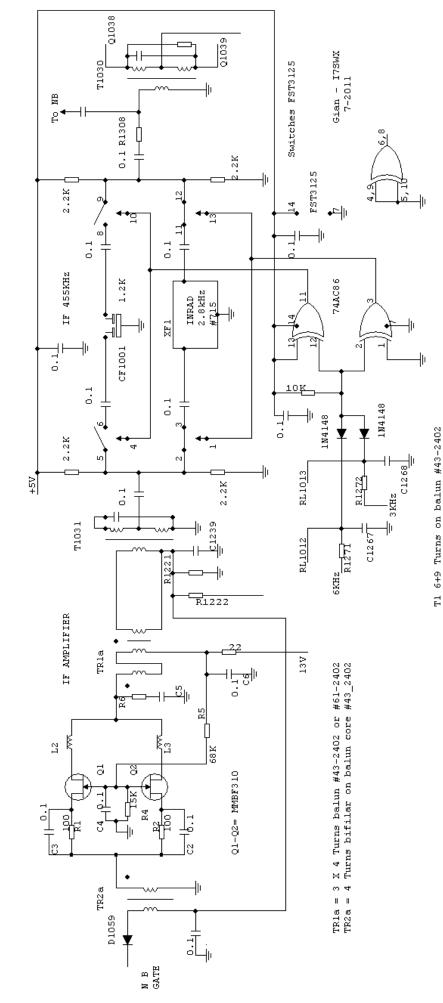
Un'altra interessante modifica potrebbe essere la sostituzione del 2nd IF Roofing Filter (8.25MHz BW 20kHz) con un differente filtro a 8.25MHz con banda passante di 6kHz o +/-3.5kHz. Puo' risultare necessario dover effettuare un adattamento d'impedenza e/o la ritaratura di T2006 e T2007.



2nd IF – Roofing Filter



XF1 Selected with 6kHz & 3kHz roofing filters CF1001 Selected with 15kHz roofing filter Tl 6+9 Turns on balun #43-2402



XF1 Selected with 6kHz  $\alpha$  3kHz roofing filters CF1001 Selected with 15kHz roofing filter

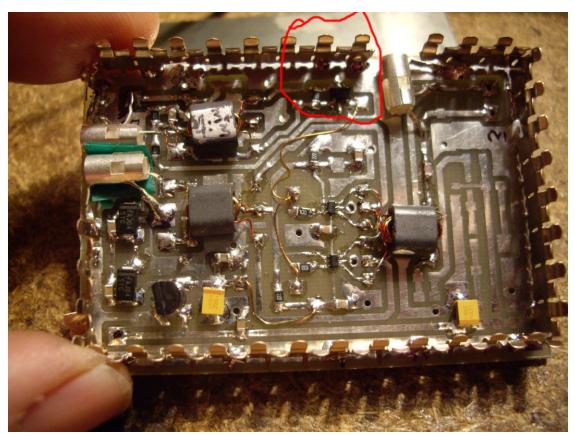
I7SWX - FTDX9000 2ND IF FILTERS SELECTION & ADDITIONAL IF AMPLIFIER

#### UNIVERSAL 2T FSA3157 H-MODE MIXER

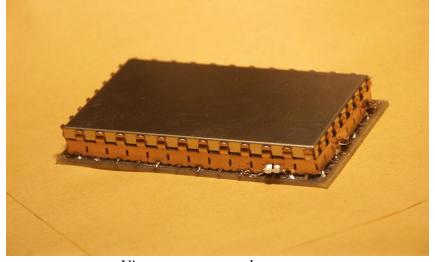
#### **PREMESSA**

Uno dei componenti piu' critici nei ricevitori e' il mixer, lo stadio che provvede a convertire i segnali in alta frequenza in segnali ad altra frequenza. Il piu' classico mixer e' il ponte a diodi, seguito dai mixer a semiconduttore in configurazione attiva o passiva. Da circa dieci anni esistono mixer che utilizzano dei Fast Bus Switches (FST3125, FST3253 – I7SWX) e recentemente degli switch analogici (FSA3157), in particolare applicati all'H-Mode Mixer sviluppato da G3SBI. Questi mixer permettono IIP3 intorno ai +40dBm e sino a +50 dBm, richiedendo bassi valori di potenza dell'oscillatore, pilotati da squadratori digitali, contro quelli a diodi che presentano IIP3tra i +7dBm ed i +27dBm, quando propriamente terminati.

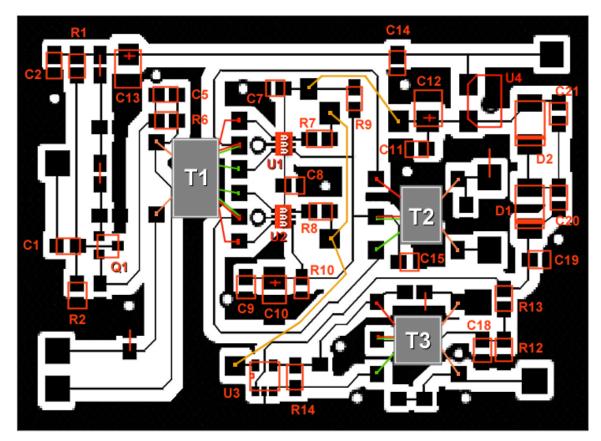
Vista 2T FSA3157 H-Mode Mixer assemblato. Sulla destra e' lo spazio per l'assemblaggio del JFET Buffer.



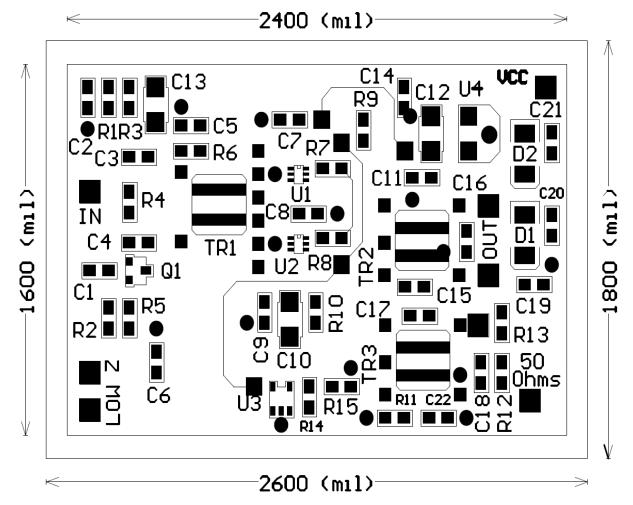
Il circolo rosso mette in evidenza la posizione dell'integrato LVDS FIN1002



Vista esterna con schermatura

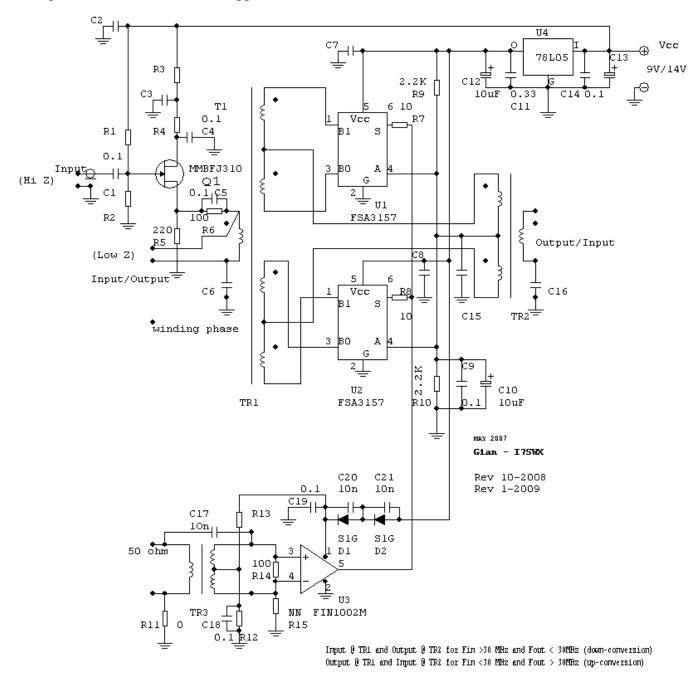


Circuito Stampato del Mixer



Vista Posizionamento componenti sul PCB. Le tre linee sottili sono fili di connessione

Onde facilitare il posizionamento dei componenti e l'assemblaggio del PCB e' riportato lo schema dell'*Universal 2T FSA3157 H-Mode Mixer*. La configurazione del buffer d'ingresso, da utilizzare in caso di sostituzione di mixer in circuiti ad alta impedenza o non misurabile, puo' risultare alquanto confusa ma e' comoda per adattamento a differenti apparati.



All unmarked capacitors O.luF

#### 17SWX FSA3157 LVDS 2T H-MODE MIXER

```
TR1 balun core \#43-2402 or \#61-2402-5 windings of 4 turns 0.20mm or as defined TR2 balun core \#43-2402 or \#61-2402-3 windings of 4 turns 0.20mm or as defined TR3 balun core \#43-2402 or \#61-2402-7 Prim 4T winding Sec 3+3 Turns 0.20mm
```

TR1 and TR3 primary can be floating TR2 secondary can be floating



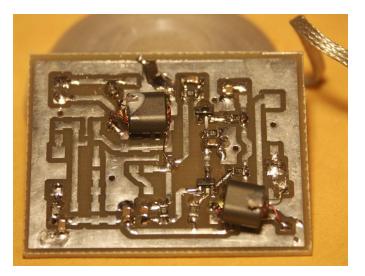
Contenuto Kit 2T FSA3157 H-Mode Mixer

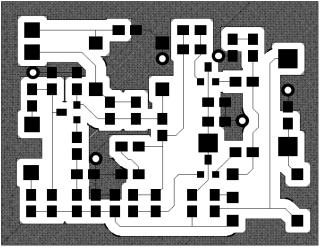
# ELENCO COMPONENTI KIT "I7SWX UNIVERSAL 2T FSA3157 H-MODE MIXER" RIFFR VALORI COLORE COMP O TA'

POS	RIFER.	VALORI	COLORE	COMP	Q.TA'
1	R1	330K		0	2
2	R2	100K, 120K, 1M		10	<mark>6</mark>
3	R3	10, 22,		<mark>22</mark>	<mark>4</mark>
4	R4	10, 22		100	<mark>4</mark>
5	R5	220		220	2
6	R6	100		<mark>510</mark>	2
7	R7	10		1K	2
8	R8	10		2.2K	4
9	R9	2.2K		15K	2
10	R10	2.2K		<mark>68K</mark>	2 2
11	R11	0		82K	2
12	R12	510		100K	2
13	R13	1K		120K	2 2 2
14	R14	100		330K	
15	R15	N/A		1M	2
16	D1-D2	S1G		S1G	3 5
17	C11	0.33uF	VERDE	10nF	<mark>5</mark>
18	C10-C12-	10uF		<mark>0.1uF</mark>	<b>15</b>
	C13				
19	C20-C21	10n	ARANCIO	0.33uF	2
20	RIMAN C	0.1uF		10uF	<mark>4</mark>
21	Q1	MMBFJ310	GIALLO	MMBFJ310	2
22	TR1-TR2-	Balun core #43-2402 o #61-2402		FSA3157	<mark>4</mark>
	TR3-TR4	777	20000		_
23	U1-U2	FSA3157	ROSSO	FIN1002M	2
24	U3	FIN1002M	BIANCO	78L05	2
25	U4	78L05	TO92	PCB	1
26	PCB			SCHERMO1	1
27	SCHERMO1	LATERALE SCHERMO		SCHERMO2	1
28	SCHERMO2	COPERCHIO SCHERMO		Balun Core	<mark>4</mark>
29	D-W	Desolder Wick – Calza			
30	Filo 2	Filo bifilare per avvolgimento TR			
31	Filo 1	Filo unifilare per avvolgimento TR			
32					
33					
34		Nome to the state of the state			
35		NOTA: Le colonne riportate in giallo riportano			
36		l'elenco e le quantita' dei componenti			

#### **17SWX UNIVERSAL RF-IF AMPLIFIER KIT**

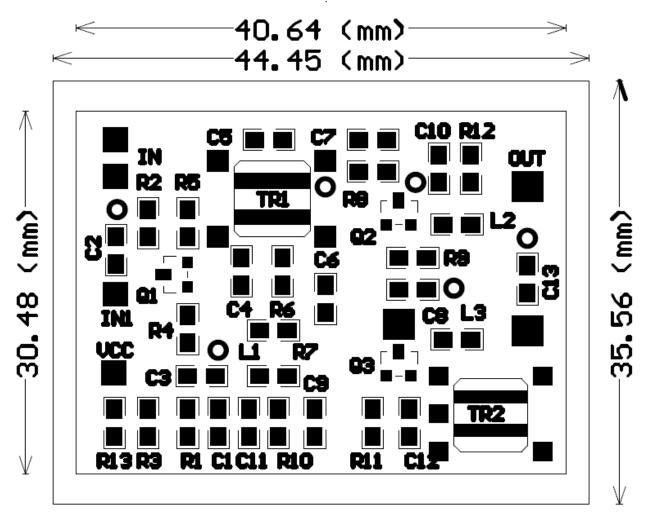
Amplificatore - Vista Posizionamento componenti sul PCB



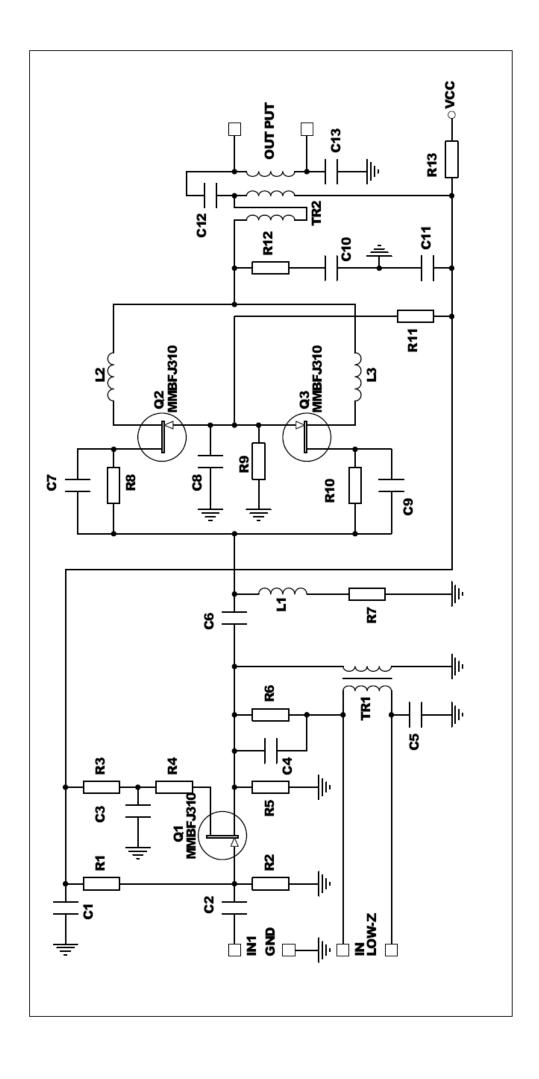


Assemblaggio Amplificatore vista PCB

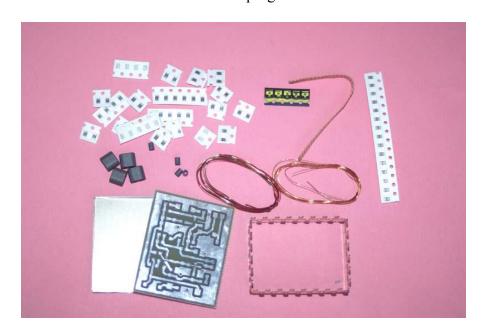
Onde facilitare il posizionamento dei componenti e l'assemblaggio del PCB e' riportato lo schema dell' *Universal Amplifier*. La configurazione del buffer d'ingresso, come per il mixer, e' da utilizzare in caso di inserimento in circuiti ad alta impedenza o non misurabile, puo' risultare alquanto confusa ma e' comoda per adattamento a differenti apparati.



Amplificatore - Vista Posizionamento componenti sul PCB



Schema elettrico amplificatore universale. Il circuito e' configurabile in diverse soluzioni circuitali a seconda dell'impiego.



Contenuto Kit RF-IF Amplifier

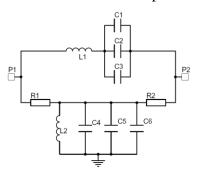
#### ELENCO COMPONENTI KIT "I7SWX UNIVERSAL RF-IF AMPLIFIER"

POS	RIFER.	VALORI	COLORE	COMPON	Q.TA'
1	R1	100K, 120K		0	2
2	R2	100K, 120K, 330K		10	5
3	R3	10, 22		22	5
4	R4	10, 22		56	2
5	R5	0, 56, 100, 150		100	6
6	R6	100, 150		150	2
7	R7	100, 150		220	4
8	R8	100, 150		510	2
9	R9	12K, 15K		680	2
10	R10	100, 150		1K	2
11	R11	56K, 68K, 82K		2.2K	2
12	R12	220, 510, 680, 1K, 2.2K (see Table)		12K	2
13	R13	10, 22		15K	2
14	C1 a C11	0.1uF		56K	2
15	Q1-Q2-Q3	MMBFJ310	GIALLO	68K	2
16	TR1-TR2-	Balun core #43-2402 o #61-2402		82K	2
17	TR3	E-mits Day I as as		10017	2
17	L1-L2-L3	Ferrite Bead core		100K	2
18	Filo 2	Filo bifilare per avvolgimento TR		120K	2
19	Filo 1	Filo unifilare per avvolgimento TR		330K	2
20				0.1uF	15
21				MMBFJ310	5
22				BALUN	4
23				FB	4

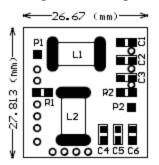
#### MIXER IF DIPLEXER

Il diplexer e' consigliato quale terminatore di mixer ed in particolare quando il mixer e' seguito da un filtro di banda LC a quarzo o MCF. I filtri, al di fuori della propria banda passante presentano un'impedenza reattiva e di valori inferiori o maggiori dell'impedenza di progettazione, questa variazione comporta un peggioramento di funzionalita' ed IMD dei mixer a diodi ed a Fet tanto da ridurre di molto la loro IP3.

Le bobine sono costruite su toroide tipo T30-6 o T30-2. Una volta che il circuito e' stato assemblato le spire delle bobine dovranno esser spostate onde permettere la giusta messa in frequenza del diplexer.







Diplexer Circuit Diagram

Diplexer PCB **TABLES/TABELLE** 

Posizionamento componenti

#### IF UPCONVERSION - Zin=Zout 50 OHM

MANUFACTURER	IF FREQ	L1/L2	T30-6	Ctot	C1/C4	C2/C5
COSTRUTTORE	[MHz]	[uH]	#Turns/Spire	[pF]	[pF]	[pF]
KENWOOD	44,93	0,177	7	71	68	2,7
	45,05	0,177	7	71	68	2,7
ICOM	46,51	0,171	7	68	47	18
	64,45	0,124	6	49	47	
	69,01	0,115	6	46	39	4,7
YAESU	70,41	0,113	6	45	39	3,9
	70,45	0,113	6	45	39	3,9
KENWOOD	73,05	0,109	6	44	39	3,9
YAESU	73,62	0,108	6	44	39	3,9

#### IF DOWNCONVERSION - Zin=Zout 50 OHM

MANUFACTURER COSTRUTTORE	IF FREQ [MHz]	L1/L2 [uH]	T30-2 #Turns/Spire	T30-6 #Turns/Spire	Ctot [pF]	C1/C4 [pF]	C2/C5 [pF]
ELECRAFT K1/K2	4,91	1,62	19	21	618	470	150
K3 / YAESU	8.21	0,97	15	16	388	330	56
KENWOOD	8,83	0,9	14	16	361	330	27
ICOM	9,01	0,88	14	16	353	330	20
XX	10,7	0,75	13	14	298	270	27

#### **DIPLEXER KIT**

I kit relativi al diplexer sono due, uno e' per le IF (1<sup>st</sup> IF) di up-conversion, dai 45MHz ai 70MHz, e l'altro per le IF di down-conversion (2<sup>nd</sup> IF), da circa 5MHz a 9MHz. La differenza tra i due kit e' nel tipo dei toroidi utilizzati e nei valori dei componenti, in particolare i condensatori. L'assieme dei condensatori forniti permette di coprire la gamma delle IF di riferimento e come riportato nella tabella associata allo schema elettrico.I condensatori SMD non hanno numerazioni o colori per essere riconosciuti come lo e' per le resistenze. Per facilitarne il riconoscimento, le strisce dei condensatori sono colorate con i colori classici, riportati nella tabella seguente. Il segno decimale, per i valori al di sotto dei 10pF, e' un punto nero od una sottile striscia nera

#### DIPLEXER X 1ST IF

	Q.TA'	COLORI	Х	Х	Х
TOROIDE T30-6 GIALLO	2	GIALLO			
P C B	1				
COND 68pF	4	BLGR			
COND 47pF	4	G VI			
COND 39pF	4	R B			
COND 18pF	4	MGR			
COND 4.7pF	4	G . VI			
COND 3.9pF	4	А.В			
COND 2.7pF	4	R .VI			

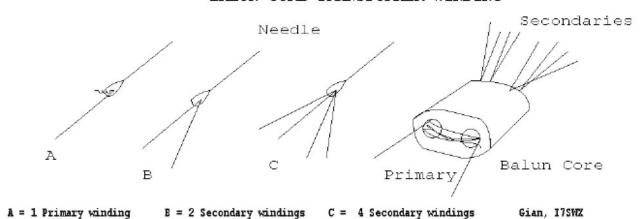
#### DIPLEXER X 2ND IF

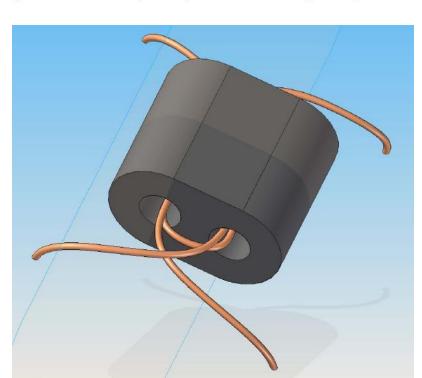
TOROIDE T30-2 ROSSO	2	ROSSO		
PCB	1			
COND 470pF	4	G VI N		
COND 330pF	4	AAN		
COND 270pF	4	R VIN		
COND 150pF	4	MVN		
COND 56pF	4	V B L		
COND 27pF	4	R VI		
COND 20pF	4	RN		

COLORICONDENSATORI	X X X	
0 NE R O	N	
1 MAR R O NE	М	
2 ROSSO	R	
3 AR ANC IO	А	
4 GIALLO	G	
5 VERDE	V	
6 BLU	BL	
7 VIO LA	VI	
8 GR IGIO	GR	
9 BIANCO (colore carta)	В	
DECIMALE (PUNTO)		. 0

#### AVVOLGIMENTO DEI TRASFORMATORI

#### BALUN CORE TRANSFORMER WINDING





Esempio trasformatore balun, vista 3D, estratto dal Manuale RTX QRP 40-20m del "Progetto Hurricane"

I trasformatori utilizzati nell'I7SWX 2T FSA3157 H-Mode Mixer sono autocostruiti utilizzando dei nuclei balun in ferrite. Possono essere avvolti a mano o con l'aiuto di un ago per facilitare l'avvolgimento. A seconda delle frequenze d'impiego, HF, bassa o alta IF, si utilizzera' il nucleo #43-2402 o #61-2402.

Per primo si avvolgono gli avvolgimenti doppi e successivamente il singolo. Gli avvolgimenti doppi si ottengono utilizzando filo smaltato bifilare da 0.20mm. L'avvolgimento singolo, effettuato dalla parte opposta, e' avvolto con filo unifilare da 0.20mm.

Per formare gli avvolgimenti doppi e' necessario selezionare i fili utilizzando un ohmmetro in particolare per formare le connessioni centrali (CT). Le foto ed il disegno dovrebbero facilitare la comprensione della costruzione dei trasformatori, in particolare quello a 5 avvolgimenti.

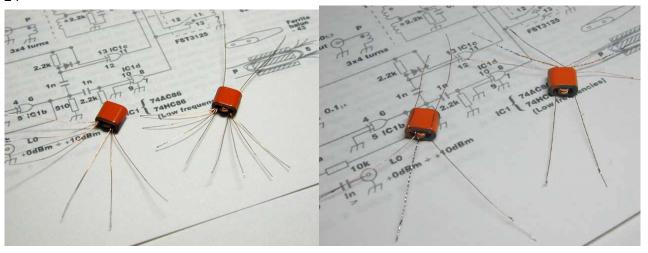


Foto A – Il Transformatore sulla sinistra hadue secondari ed un primario, mentre destra ha quattro secondari ed un primario.

Foto B-LaPresa Centrale e' visibile in ambedue i trasformatori. Quello sulla

Le foto mostrano la costruzione dei trasformatori, ad esempio, come effettuata da Takahi ro Kato, JA9TTT.

La foto A mostra i trasformatori dopo l'avvolgimento delle spire. La foto B mostra i due trasformatori dopo la selezione dei secondari . I nuclei sono del tipo binoculare da #43-2402 o #61-2402.

#### SALDATURA COMPONENTI

Per quanto riguarda il montaggio dei componenti sui PCB, si deve iniziare saldando per primi gli integrati FSA3157, il FIN1002 ed il 78L05. Guardare bene che siano propriamente posizionati. Presaldare i piedini in modo da facilitarne la saldatura sul circuito stampato. Lo stesso va effettuato per i componenti passivi. E' buono ravvivare con un pochino di stagno i punti dove saranno saldati i componenti. In questa maniera la saldatura diviene facilitata, l'apporto addizionale di stagno puo' essere effettuato successivamente. I trasformatori sono gli ultimi componenti da saldare. Se non sono disponibili dei connettori TMP, i cavetti coassiali debbono essere saldati sul PCB.

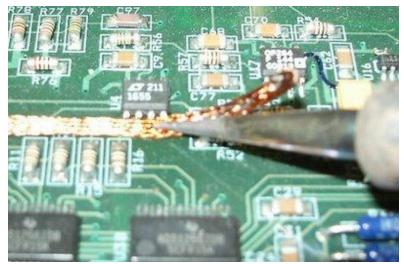
Dopo la saldatura dei conduttori di alimentazione si deve saldare la schermatura. Senza rimuovere il coperchio, piegare i piedini verso l'esterno. Posizionare la schermatura sul PCB e bilanciare il posizionamento; saldare i primi due punti per bloccarlo successivamente una buona parte dei rimanenti.

Qualora la saldatura copra piu' piedini degli integrati o le piste, utilizzare, per la rimozione dello stagno, la striscia di wicks desoldering braid scaldandola con il saldatore in modo che lo stagno in aggiunta venga assorbito dalla striscia. Questo modo puo' essere utilizzato anche per rimuovere i componenti erroneamente saldati.





calza desolder wicks + esempio assorbimento stagno



Esempio di assorbimento dello stagno con il riscaldamento della calza

Per dettagli addizionali e' suggerita una visita a:

http://www.youtube.com/watch?v=dWDYH8JCuaM

### TUTTE LE MODIFICHE SONO A RISCHIO DELL'UTILIZZATORE

Buon divertimento con le modifiche ed eventuali feedback sono benvenuti

73.

Gian I7SWX